



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

2-3 その他 (SR 欠陥) / 其它 (SR 的缺陷) / Others(solder resist defects)

2-3-1 装置起因 (SR 欠陥) / 装置起因 (SR 的缺陷) / Caused by improper equipment(solder resist defects)

2-3-1-1 SR タッキング剥がれ / SR 釘頭状的剥落 / Peeled solder resist by tacking

【特徴】 S R が列状に多数剥離している状態の欠陥

【特徴】 SR 有列状多处地剥落的缺陷。

【Characteristics】 Solder resist is peeled off in many lines.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R をウイケット乾燥機などで乾燥する際、半乾き状態の S R が、ウイケットに接触し、タッキングして出来たもの (S R 乾燥工程)

【原因、判断要点、发生工序】在烘干机等烘干时，半干状态的 SR 接触某种物体而剥落 (SR 烘干工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Half-cured solder resist touches with wickets and is peeled off by tacking when curing with a wicket dryer, causing the defect. (Solder resist curing process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×